

证券代码：603061

证券简称：金海通

公告编号：2026-064

天津金海通半导体设备股份有限公司

关于参加 2026 年天津辖区上市公司投资者

网上集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流，天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由天津证监局指导、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（<http://rs.p5w.net>）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 9 月 3 日（周四）15:00-17:00。届时公司副总经理兼董事会秘书刘海龙先生（具体参会人员将根据实际情况进行调整）将在线就公司 2026 半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日